**公益社団法人 砥粒加工学会**

**砥粒加工工具を考える専門委員会　第５回研究会のご案内**

**「複合加工技術の最前線　-複合化による加工特性の向上-」**

2017 年6 月，砥粒加工技術の発展のために（公社）砥粒加工学会「砥粒加工工具を考える専門委員会」が設立されました．本専門委員会では，工作物に直接関与する砥粒加工工具について新規開発，問題解決等に関する調査，討論を取り込んでおります．第5回研究会では【複合加工技術の最前線】と題して開催いたします．4名の講師の方々に複合加工技術について紹介していただきます．



日 時：2018年9月21日（金）13:00～17:35

開催場所：キャンパスプラザ京都（6F第1講習室）

〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939

（キャンパスプラザ京都施設受付窓口TEL 075-353-9111）

<http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access>

京都市営地下鉄烏丸線、近鉄京都線、JR「京都駅」下車。徒歩5分

内容：

13:00～13:10　開会挨拶　　　　　 　 　　 　　　　　　　　 　　　　　　　立命館大学 谷 泰弘

13:10～14:10 「プラズマ援用研磨によるワイドギャップ半導体のダメージフリー研磨」

大阪大学 　山村 和也 氏

14:10～15:10　「紫外光を援用した研磨プロセスの開発」　　　　　 　　 　　熊本大学　 久保田 章亀 氏

15:10～15:30　休憩

15:30～16:30　「光と極限の夢の実現と三百年企業」　　　 　　　 　ナルックス株式会社　 大割 寛 氏

16:30～17:30 「高能率研削におけるナノバブル発生装置の効果と最新加工事例」

株式会社岡本工作機械製作所　 土屋 恵児 氏

17:30～17:35　閉会挨拶・事務連絡

研究会参加費：10,000円．（本専門委員会の賛助会員は3名まで無料です．）

参加申込締切：**平成30 年9月13日（月）**，定員（先着30名）に達した時点で締め切らせていただきます。

申込・問合せ先：立命館大学　張 宇

E-mail: zhangyu@fc.ritsumei.ac.jp　 Tel/Fax: 077-561-5055

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**公益社団法人砥粒加工学会 砥粒加工工具を考える専門委員会 第5回研究会参加申込書**

|  |  |
| --- | --- |
| 氏　名 |  |
| 勤務先 |  |
| 連絡先 | 住所 |  |
| E-mail |  |
| Tel / Fax |  |